校准系统项目会议议程（20200911）

**一、**针对表头校准剩余工作内容

1、SI、BM表头改进剩余工作 责任人：欧阳

1. SI交、直流已完成；
2. 剩余BM还未联调。

2、 IP表头改进剩余工作 责任人：李科杰

1. IP交流已完成校准改进；
2. IP表头参数设置工作：
   * 默认模式：Modbus模式（检测完后，通过校准软件发送命令修改规格书对应的模式）。

校准之前：需要通过Modbus设置参数

* + 相数设置：IP校准之前需要针对相数进行修改（IP无法自己识别单三相）；

校准之后：需要完成以下参数的设置

报警参数、语言选择、模式选择、公司标准或中性选择、日志选择、时间设置

3、校准治具 责任人：王先平

改进后的治具、烧录和校准结合起来，一起完成。

1. 脱机烧录工具正在走OA流程；
2. 磁保持治具正在组装；
3. 表头类治具。

4、电能免检测试实验 责任人：欧阳

跟欧阳讨论实验大概思路和方法

5、校准系统和技术部对接剩余工作 责任人：张圣柱

1. MPDU执行板、高密度执行板、磁保持执行板的验证和技术部对接；

**二、**质检测试

1、执行板电流极性测试 责任人：王先平

讨论执行板整板测试的硬件平台设想

2、整机质检软件测试 责任人：彭明东

下周整理整机质检软件测试相关的测试项

3、表头质检测试 责任人：罗志勇

下周整理表头质检测试相关的测试项

三、其它问题和冲突

1、

2、